

## 台北市電腦商業同業公會 函

地址：105 台北市松山區八德路三段 2  
號 3 樓  
聯絡人：王臻霖  
電話：(02)2577-4249 分機 836  
傳真：(02)2578-6410  
電子郵件：jeannie\_wang@mail.tca.org.tw



受文者：教育部

發文日期：中華民國115年1月28日

發文字號：電會字第1150000830號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026 智慧創新大賞競賽須知、2026 Best AI Awards - Competition Guidelines(International Track)、競賽海報 (0000830\_att30671.zip)

主旨：敬請貴部協助發文邀請全國各大專校院報名參與經濟部  
「2026 智慧創新大賞」，報名日期自即日起至本(115)  
年 3 月 16 日下午 5 點止受理報名，並鼓勵踴躍報名參  
加，請查照。

說明：

- 一、經濟部為催生關鍵 AI 創新應用，全面帶動百工百業智慧升級，特辦理「2026 智慧創新大賞」(以下簡稱本競賽)。
- 二、本競賽類別分為「AI 應用類」、「IC 設計類」，組別則有「學生組(國內/國際)」、「企業公開組」、「新創及中小企業組」及「國際企業組」，歡迎各界踴躍報名參賽。
- 三、檢附「2026 智慧創新大賞」競賽須知(如附件1)、2026 Best AI Awards - Competition Guidelines (International Track) (如附件 2)、競賽海報(如附件 3)，懇請貴部協助轉知。



四、相關競賽訊息請至競賽網站(<https://www.bestaiawards.com.tw>)查詢或洽詢本案委辦單位：台北市電腦商業同業公會，電話：(02)2577-4249分機 836(王小姐)，電子信箱：[jeannie\\_wang@mail.tca.org.tw](mailto:jeannie_wang@mail.tca.org.tw)。

正本：教育部

副本： 2026/01/28 09:33:33

理事長 陳俊聖

裝

訂

線